

梅州市科学技术局

关于发布 2025 年梅州市加快新一代电子信息产业人才发展（创新创业团队引进） “揭榜挂帅”项目榜单的公告

各有关单位：

为深入贯彻落实《梅州市加快新一代电子信息产业人才发展若干措施》（梅市人才办〔2024〕4号）文件精神，发挥科技人才服务支撑实体经济高质量发展的作用，经企业自愿申报、县（市、区）科技主管部门推荐、材料形式审查和专家评审论证等程序，现发布我市 2025 年度梅州市加快新一代电子信息产业人才发展（创新创业团队引进）“揭榜挂帅”项目榜单，有关事项公告如下：

一、张榜项目

本次共发布 2 个创新创业团队引进类张榜项目：由钜鑫电子技术（梅州）有限公司提出的“新型高性能 OSP 涂层开发及其在高可靠性 PCB 制造中的应用研究”，由广东诚越新材料科技有限公司提出的“高导热铝基覆铜板绝缘层组分优化及其界面粘结机制研究”。通过“揭榜挂帅”柔性引进中国工程院院士、省内外高等院校等掌握关键核心技术、即将产业化和市场前景好的创新团队，开展借智借脑和相关产业技术

研究攻关。

二、揭榜单位

揭榜方主要为具有研发能力的高校、科研院所、企业、新型研发机构等法人单位。

三、揭榜条件

揭榜方应具备研发能力，有良好的科研道德和社会诚信记录，且在近三年内无科研失信记录。此外，揭榜方应具备完成需求方提出任务目标的能力，包括研发实力、科研条件和团队力量等。

四、揭榜期限

有意向的揭榜单位请于 2025 年 6 月 23 日前与梅州市科学技术局综合规划科联系。

五、受理及咨询

综合规划科 傅佳 2243914 张彪 2259960

附件：2025 年梅州市加快新一代电子信息产业人才发展
（创新创业团队引进）“揭榜挂帅”项目榜单



附件：

2025 年梅州市加快新一代电子信息产业人才发展
（创新创业团队引进）“揭榜挂帅”项目榜单

时间：2025 年 6 月 16 日

序号	项目名称	单位名称	区域
1	新型高性能 OSP 涂层开发及其在高可靠性 PCB 制造中的应用研究	钜鑫电子技术（梅州）有限公司	梅江区
2	高导热铝基覆铜板绝缘层组分优化及其界面粘结机制研究	广东诚越新材料科技有限公司	高新区